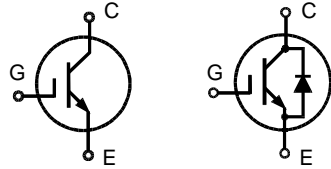


High Voltage IGBT with optional Diode

IXDP 20N60 B
IXDP 20N60 BD1

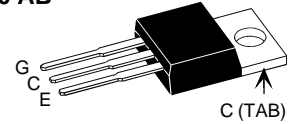
$V_{CES} = 600\text{ V}$
 $I_{C25} = 32\text{ A}$
 $V_{CE(sat) typ} = 2.2\text{ V}$

High Speed,
Low Saturation Voltage



IXDP 20N60B IXDP 20N60B D1

TO-220 AB



G = Gate,
C = Collector ,
E = Emitter
TAB = Collector

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	600	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}; R_{GE} = 20\text{ k}\Omega$	600	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	32	A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ\text{C}$	20	A
I_{CM}	$T_C = 90^\circ\text{C}, t_p = 1\text{ ms}$	40	A
RBSOA	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, T_J = 125^\circ\text{C}, R_G = 22\ \Omega$ Clamped inductive load, $L = 30\ \mu\text{H}$	$I_{CM} = 60$ $V_{CEK} < V_{CES}$	A
t_{SC} (SCSOA)	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, V_{CE} = 600\text{ V}, T_J = 125^\circ\text{C}$ $R_G = 22\ \Omega$, non repetitive	10	μs
P_C	$T_C = 25^\circ\text{C}$	IGBT Diode	140 50 W W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-40 ... +150	$^\circ\text{C}$
	Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque	0.4 - 0.6	Nm
Weight		2	g

Features

- NPT IGBT technology
- low switching losses
- low tail current
- no latch up
- short circuit capability
- positive temperature coefficient for easy paralleling
- MOS input, voltage controlled
- optional ultra fast diode
- International standard package

Advantages

- Space savings
- High power density

Typical Applications

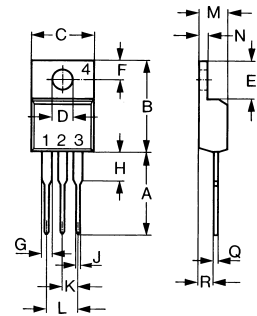
- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switch-mode and resonant-mode power supplies

Symbol	Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
$V_{(BR)CES}$	$V_{GE} = 0\text{ V}$	600		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 0.4\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}$	3		5 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$		$T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$	0.1 mA mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = \pm 20\text{ V}$			$\pm 500\text{ nA}$
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 20\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	2.2	2.8	V

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		(T _J = 25°C, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
C _{ies}	V _{CE} = 25 V, V _{GE} = 0 V, f = 1 MHz		800	pF
C _{oes}			85	pF
C _{res}			50	pF
Q _g	I _C = 20 A, V _{GE} = 15 V, V _{CE} = 480 V		70	nC
t _{d(on)}	Inductive load, T _J = 125°C I _C = 20 A, V _{GE} = ±15 V, V _{CE} = 300 V, R _G = 22 Ω		25	ns
t _r			30	ns
t _{d(off)}			260	ns
t _f			55	ns
E _{on}			0.9	mJ
E _{off}		0.4	mJ	
R _{thJC}	Package with heatsink compound			0.9 K/W
R _{thCH}		0.5		K/W

Reverse Diode (FRED) [D1 version only]

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		(T _J = 25°C, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V _F	I _F = 20 A, V _{GE} = 0 V	2.1	2.4	V
	I _F = 20 A, V _{GE} = 0 V, T _J = 125°C	1.6		V
I _F	T _C = 25°C		25	A
	T _C = 90°C		15	A
I _{RM}	I _F = 10 A, -di _F /dt = 400 A/μs, V _R = 300 V	11		A
t _{rr}	V _{GE} = 0 V, T _J = 125°C	80		ns
t _{rr}	I _F = 1 A, -di _F /dt = 100 A/μs, V _R = 30 V, V _{GE} = 0 V	40		ns
R _{thJC}			2.5	K/W

TO-220 AB Outline


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	12.70	13.97	0.500	0.550
B	14.73	16.00	0.580	0.630
C	9.91	10.66	0.390	0.420
D	3.54	4.08	0.139	0.161
E	5.85	6.85	0.230	0.270
F	2.54	3.18	0.100	0.125
G	1.15	1.65	0.045	0.065
H	2.79	5.84	0.110	0.230
J	0.64	1.01	0.025	0.040
K	2.54	BSC	0.100	BSC
M	4.32	4.82	0.170	0.190
N	1.14	1.39	0.045	0.055
Q	0.35	0.56	0.014	0.022
R	2.29	2.79	0.090	0.110

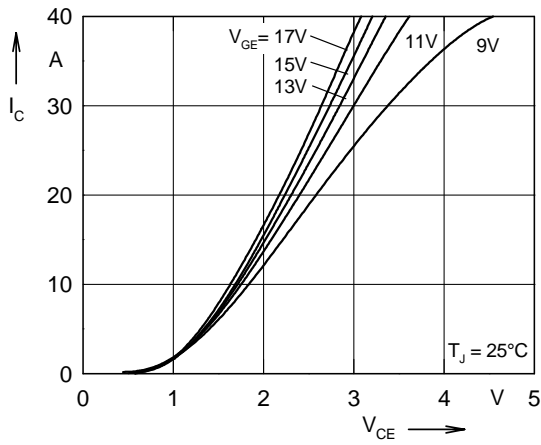


Fig. 1 Typ. output characteristics

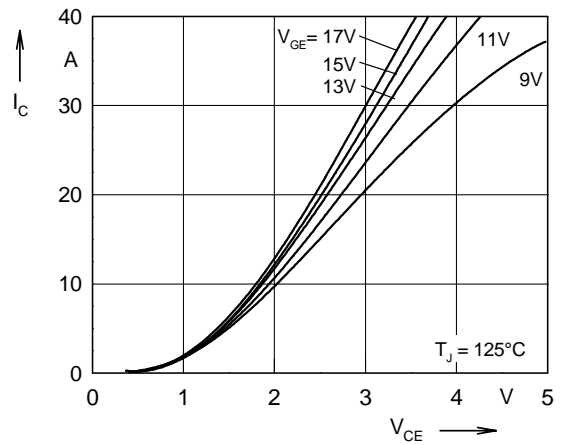


Fig. 2 Typ. output characteristics

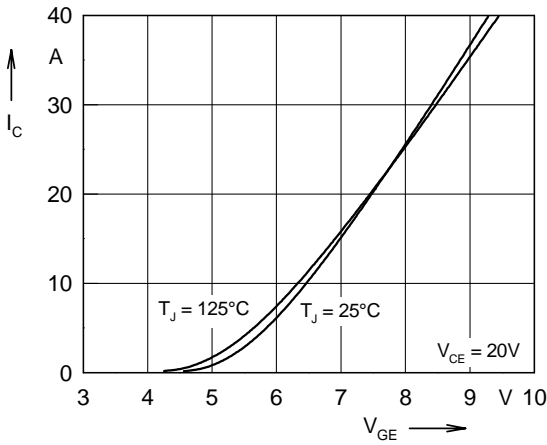


Fig. 3 Typ. transfer characteristics

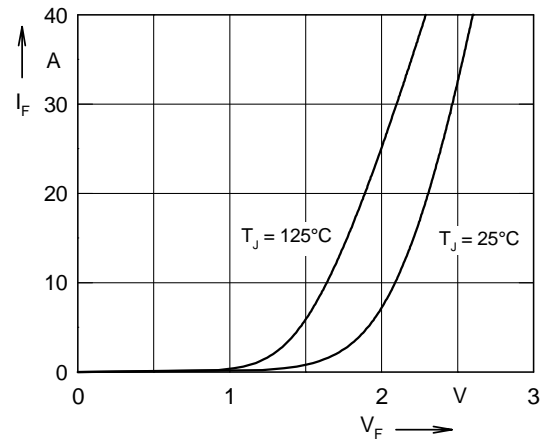


Fig. 4 Typ. forward characteristics of free wheeling diode

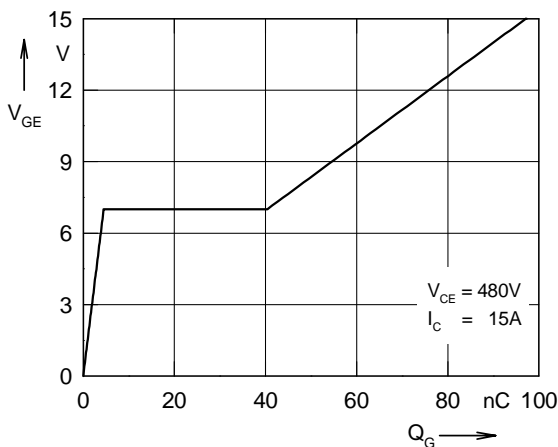


Fig. 5 Typ. turn on gate charge

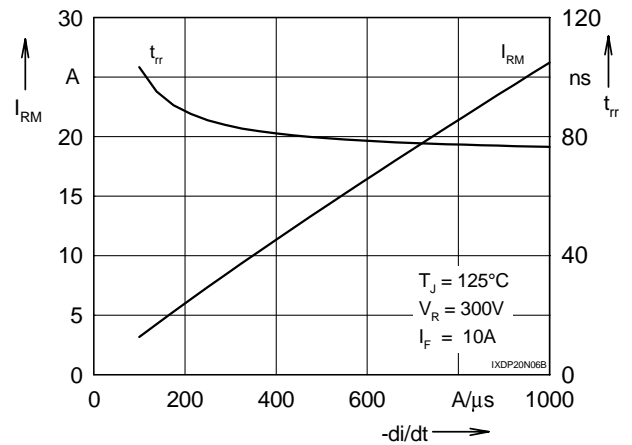


Fig. 6 Typ. turn off characteristics of free wheeling diode

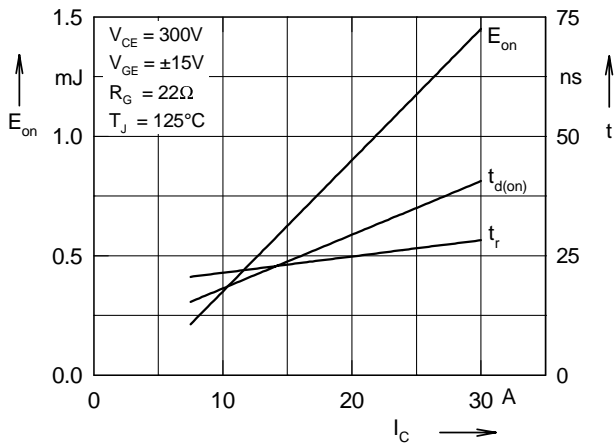


Fig. 7 Typ. turn on energy and switching times versus collector current

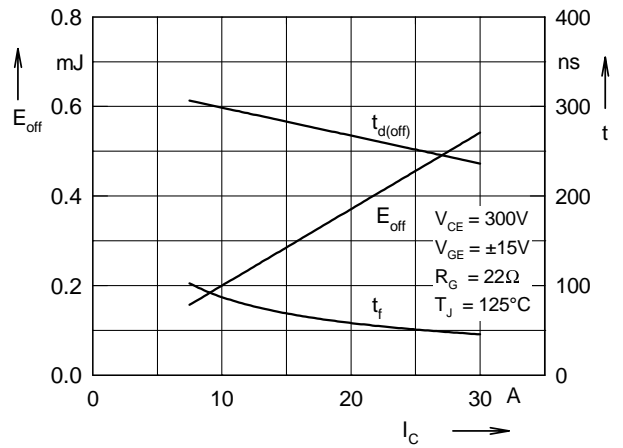


Fig. 8 Typ. turn off energy and switching times versus collector current

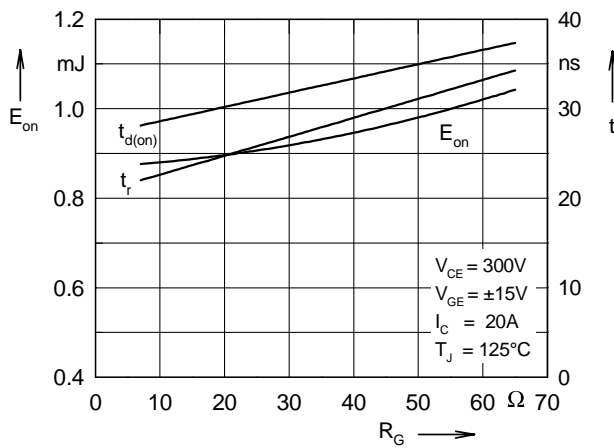


Fig. 9 Typ. turn on energy and switching times versus gate resistor

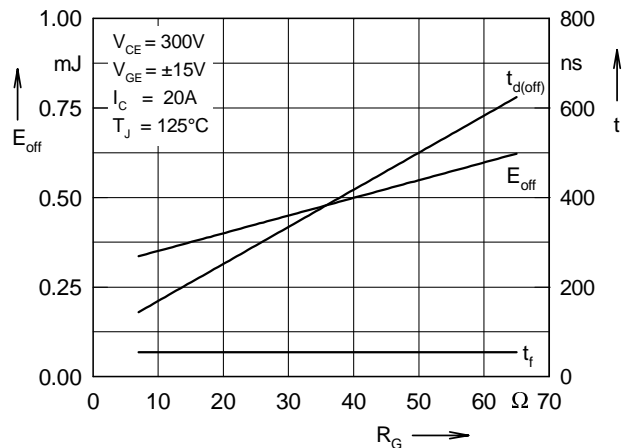


Fig.10 Typ. turn off energy and switching times versus gate resistor

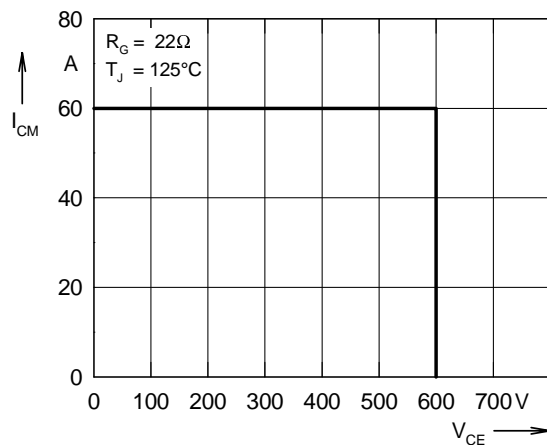


Fig. 11 Reverse biased safe operating area RBSOA

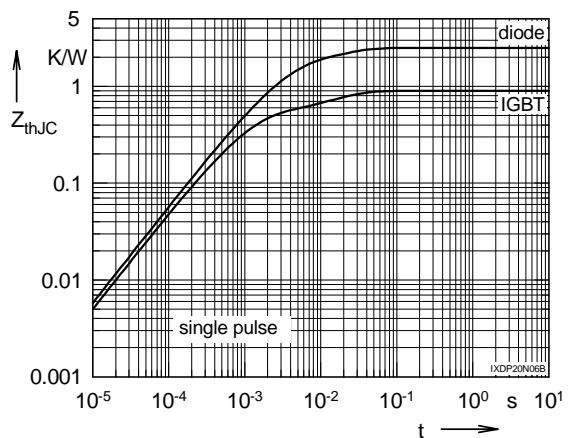


Fig. 12 Typ. transient thermal impedance



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331